



中華民國專利證書

發明第 I 675126 號

發明名稱：針對矽晶圓之經製絨的表面上孔洞之擴孔方法

專利權人：國立臺灣大學

發明人：藍崇文

專利權期間：自 2019 年 10 月 21 日至 2038 年 2 月 13 日止

上開發明業經專利權人依專利法之規定取得專利權

經濟部智慧財產局 局長

洪淑敏

中華民國



108

年

10

月

21

日

